

Test Sheet of Monolithic Ceramic Capacitor

GRM31(1206/3216) series [High Dielectric Type]

Typical Murata Global Part No	Size (inch/mm)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM31CC81E226KE11	1206/3216	X6S	22uF	+/-10%	25V

Data No.:QMC-GR2-0133
DATE: 2016.3.7

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Operating Temperature Range / 使用温度範囲 : -55 ~ +105°C

Tested Item/ 試験項目	Tested Condition/ 試験条件	Result/試験結果 (Rejection Number/Sample Number)									
1.Adhesive Strength of Termination/ 固着性	Substrate/基板 : Glass-epoxy Pressurization Power / 加圧力 : 10N (GRM03 : 2N / GRM15,18 : 5N) Keeping Time / 保持時間 : 10±1s Solder Type / はんだ種類 : Sn-3.0Ag-0.5Cu Pressuring Speed/加圧速度 : 0.5 mm/sec (GRM03 : 0.1mm/sec)	0/10									
2.Vibration/ 振動	Oscillation Frequency/振動周波数 : 10Hz to 55Hz to 10Hz for 1min. Total Amplitude/全振幅 : 1.5 mm Time/時間 : A period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular directions. (Total 6 hours)	0/10									
3.Substrate Bending test/ 耐フラット板曲げ性	Substrate/基板 : Glass-epoxy (100mm x 40mm x 1.6mm*) * (t=GRM03/15 : 0.8mm) Deflection/たわみ量 : 1mm Keeping Time/保持時間 : 5±1s Pressure jig/加圧治具 : R5mm	0/10									
4.Solderability/ はんだ付け性	Flux/フラックス : Ethanol solution of rosin 25(wt)% Solder/はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature/はんだ温度 : 245±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 2s±0.5s Immersion Position/浸せき位置 : Covering terminal electrode / 端子電極が隠れるところまで。 Preheat/試験前予熱 : 80 to 120°C for 10-30 sec	0/10									
5.Resistance to soldering Heat/ はんだ耐熱性	Solder/はんだ : Sn-3.0Ag-0.5Cu Solder Temperature/はんだ温度 : 270±5°C Immersion Time/浸せき時間 : 10s±0.5s Immersion Position/浸せき位置 : Covering terminal electrode / 端子電極が隠れるところまで。 Preheating/試験前予熱 : 120 to 150°C for 60 sec *Preheating for GRM32/43/55 <table border="1" data-bbox="395 1435 761 1512"> <thead> <tr> <th>Step</th> <th>Temperature</th> <th>Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100 to 120°C</td> <td>1 min.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>170 to 200°C</td> <td>1 min.</td> </tr> </tbody> </table>	Step	Temperature	Time	1	100 to 120°C	1 min.	2	170 to 200°C	1 min.	0/10
Step	Temperature	Time									
1	100 to 120°C	1 min.									
2	170 to 200°C	1 min.									
6.Temperature Sudden Change/ 温度急変	1 Cycle condition/1サイクル条件 step 1: Min. Operating Temp.(+0°C,-3°C) , 30min±3min step 2: Ordinary Temp.,2min to 3 min step 3: Max. Operating Temp.(+3°C,-0°C) , 30min±3min step 4: Ordinary Temp.,2min to 3 min Cycle/回数 : 5 cycles	0/10									
7.High Temperature High Humidity(Steady)/ 高温高湿(定常)	Temperature/温度 : 40°C±2°C Humidity/湿度 : 90%(RH) to 95%(RH) Voltage/電圧 : The Rated Voltage/定格電圧 Time/時間 : 500±12h	0/10									
8.Durability/ 耐久性	Temperature/温度 : Max. Operating Temp.±3°C Voltage/電圧 : Apply 150% of the rated voltage/定格電圧 x 150% Time/時間 : 1000±12h	0/10									

Note: These tested condition and specification are for the typical item.

Typical Murata Global Part No	Size (inch/mm)	Temp. Chara.	Cap.Value	Cap.Tol.	Volt.
GRM31CC81E226KE11	1206/3216	X6S	22uF	+/-10%	25V



Tested Item/ 試験項目	Confirmed Criteria/ 評価項目	Specification and Result / 規格値 および 試験結果				
1.Adhesive Strength of Termination/ 固着性	Appearance/外観	No defects including no peeling of the termination. 端子電極のはく離及びその他異常はありません。	OK			
2.Vibration/ 振動	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化(uF)	19.8 to 24.2uF				
	D.F.	0.1(max.)				
3.Substrate Bending test/ 耐プリント板曲げ性	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±10% (within)	OK			
4.Solderability / はんだ付け性	Wetting area/ はんだ付き面積	95% of the termination is to be soldered evenly and continuously./ 端子電極の95%以上に切れ目なくはんだが付着しています。	OK			
5.Resistance to Soldering Heat/ はんだ耐熱性	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±15% (within)				
	D.F.	0.1(max.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	2.3E+00(min.)				
	Voltage Proof/ 耐電圧	No defects/異常ありません。	OK			
6.Temperature Sudden Change/ 温度急変	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±7.5% (within)				
	D.F.	0.1(max.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	2.3E+00(min.)				
7.High Temperature High Humidity (Steady)/ 高温高湿 (定常)	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±12.5% (within)				
	D.F.	0.2(max.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	5.7E-01(min.)				
8.Durability/ 耐久性	Appearance/外観	No defects /著しい異常はありません。	OK			
	Capacitance Change/ 静電容量変化率(%)	±12.5% (within)				
	D.F.	0.2(max.)				
	IR/絶縁抵抗(MΩ)	1.1E+00(min.)				